

请[按此](#)下载高清图

新闻稿

实时发布

香港科技园 Innovation Mixer 代表团到访美国连系产学研社群 与超过一万名创科人才及企业交流 全球创科之旅由香港启航

- 科技园公司代表团于一月上旬展开美国西岸 Innovation Mixer 交流计划，举办了连串活动并与过万名当地创科人才及企业交流接触，路演活动包括率领创新科技企业参与 CES 2024；并于旧金山举办交流会；与辉达（NVIDIA）、谷歌、LinkedIn 等科企会面；亦到访知名学府史丹福大学和加州大学柏克莱分校等举办人才交流活动。
- 首场「电梯募投比赛 2024」地区准决赛亦于硅谷圆满落幕，参加者争夺 20 个席位参加今年 4 月 26 日在香港举行的「电梯募投比赛 2024」总决赛，争夺香港科技园创投基金高达 500 万美元的创投基金等。
- 科技园公司会持续举办 Innovation Mixer 等交流活动，向全球展示香港的创科机遇，与及作为进军亚洲以至全球的最佳跳板。

(香港，2024 年 2 月 9 日) — 香港科技园公司 (科技园公司) 代表团于一月上旬展开美国西岸 Innovation Mixer 交流计划，举办了连串路演活动并与过万名当地创科人才及企业交流接触，连系香港和美国西岸两地创科生态圈，分享香港作为发展亚洲以至全球创科的庞大机遇与资源。路演活动包括率领创新科技企业参与全球瞩目的消费电子展 (CES 2024)；并于旧金山举办交流会；与辉达 (NVIDIA)、谷歌、LinkedIn 等科企会面；亦到访知名学府史丹福大学和加州大学柏克莱分校等举办人才交流活动。首场「电梯募投比赛 2024」地区准决赛亦于硅谷圆满落幕。

科技园公司带领共 18 间园区伙伴企业及培育公司参加于美国拉斯韦加斯举行的消费电子展 (CES 2024) 取得丰硕成果。海内外人士到访「Hong Kong Tech」展位达 6000 名以上，参展公司表示与约 4000 名到访人士交流及展示产品技术，到访者不乏世界知名品牌包括 Microsoft (微软) 行政总裁、Best Buy、L'Oreal 以及苹果的主要决策者等，每间公司获得约 40 个可发展的商业机会。其中领航智能有限公司及思坦国际半导体有限公司更荣获 2024 消费电子展「CES 创新奖」，印证本地科研实力。

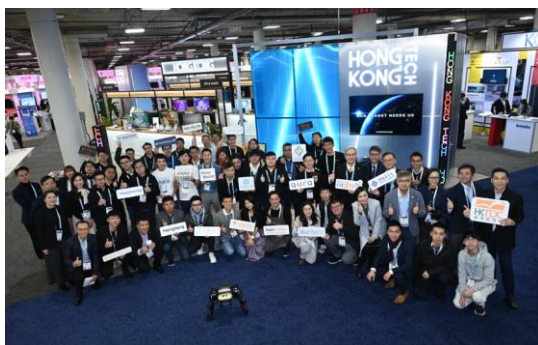
Innovation Mixer 代表团亦走访了旧金山及硅谷，到访 NVIDIA 等世界级科企，与逾 40 间领先企业、创投公司、加速器、学术和研究领袖会面，向创新者和人才介绍香港快速发展的创科生态

Page 2 of 5

圈。当中由科技园公司、香港驻旧金山经济贸易办事处（经贸办）和北加州香港商会共同举办的交流晚会吸引约 150 名当地科技专才参加。代表团亦到访科技人才辈出的史丹福大学及加州大学柏克莱分校，会见不同学系及研究院代表，商讨培育人才方面的协作，更面对面在校园与学生交流，介绍科技园公司提供的实习和就业机会。

由科技园公司主办，为全球创新者搭建桥梁，以香港作跳板，进军亚洲、大湾区以至中国内地等市场的「电梯募投比赛2024」今年首度增设海外地区准决赛，首站地区赛连续两天于美国硅谷举行，共有逾300人参加。127组美国地区参加者争夺20个席位参加今年4月26日在香港举行的「电梯募投比赛2024」总决赛。竞赛气氛紧张刺激，争夺香港科技园创投基金高达500万美元的创投基金，以及24万美元现金奖、及其他商业合作机会。其余地区赛地区还包括德国斯图加特、新加坡和香港。

香港科技园公司行政总裁黄克强表示美国之行反应热烈：「人才是香港发展成为国际创新科技中心的关键，未来我们会持续举办 Innovation Mixer 等交流活动，向全球展示香港的创科机遇，与及作为进军亚洲以至全球的最佳跳板。我们亦将会于三月份出发到另一个世界瞩目的市场中东，大家请拭目以待。」



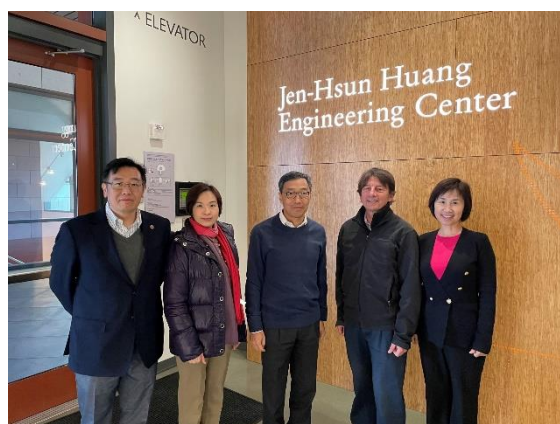
图一至二：科技园公司代表团于一月上旬展开美国西岸 Innovation Mixer 交流计划，首站活动是带领共 18 间园区伙伴企业及培育公司参加于美国拉斯韦加斯举行的消费电子展（CES 2024）取得丰硕成果。海内外人士到访「Hong Kong Tech」展位达 6000 名以上，参展公司表示与约 4000 名到访人士交流及展示产品技术，到访者不乏世界知名品牌包括 Microsoft（微软）行政总裁、Best Buy、L’Oreal 以及苹果的主要决策者等。



Page 3 of 5



图三至四：代表团亦走访了旧金山及硅谷，到访 NVIDIA 等世界级科企，亦与香港驻旧金山经济贸易办事处和北加州香港商会共同举办的交流晚会吸引约 150 名当地科技专才参加。



图五至六：代表团亦到访科技人才辈出的史丹福大学及加州大学柏克莱分校，会见不同学系及研究院代表，商讨培育人才方面的协作，更面对面在校园与学生交流，介绍科技园公司提供的实习和就业机会。



图七至八：由科技园公司主办，为全球创新者搭建桥梁，以香港作跳板，进军亚洲、大湾区以至中国内地等市场的「电梯募投比赛 2024」今年首度增设海外地区准决赛，首站地区赛连续两天于美国硅谷举行，共有逾 300 人参加。

###

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）于 2001 年成立，致力将香港发展成为国际创新科技中心。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，支持共超过 10 间独角兽企业，汇聚 13,000 多名研究人才，以及约 1,700 间来自 24 个国家和地区从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为科技企业及人才在创科路上提供全方位支持。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

为配合香港未来发展及持续增长的创科需求，科技园公司积极连系深港两地，加强跨境交流，支持全球科技企业及人才「引进来、走出去」，开拓内地、进军海外市场。位于深圳福田的香港科学园深圳分园已于 2023 年 9 月开幕，园区总建筑面积为 31,000 平方米，两幢大楼设有干/湿实验室、共享工作位置、会议及展览场地等，务求提供更多科研及协作空间。科技园公司将重点吸引来自医疗科技、大数据及人工智能、机械人技术、新材料、微电子、金融科技和可持续发展七大领域的企业。



Page 5 of 5

科技园公司透过提供基础设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领创科发展的重要引擎。

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。

传媒查询，请联络：

香港科技园公司

殷玉森

电话：+852 2629 6743

电邮：sam.yan@hkstp.org

爱德曼国际公关公司

徐畅

電話：+852 2837 4718 / 6010 9246

電郵：chase.xu@edelman.com /
Edelmanhkstppr@edelman.com